## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-106633

(43) Date of publication of application: 21.04.1995

(51)Int.CI.

H01L 33/00

(21)Application number: 05-253171

(71)Applicant: NICHIA CHEM IND LTD

(22) Date of filing:

08.10.1993

(72)Inventor: YAMADA TAKAO

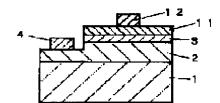
SENOO MASAYUKI

NAKAMURA SHUJI

## (54) GALLIUM NITRIDE BASED COMPOUND SEMICONDUCTOR LIGHT EMITTING ELEMENT (57)Abstract:

PURPOSE: To provide a gallium nitride based compound semiconductor light emitting element having an emission observing plane on the side of an electrode formed on the same side in which the ohmic characteristics are sustained by preventing deterioration of p-layer translucent ohmic electrode due to the migration of a pad electrode and the external quantum efficiency is prevented from lowering by sustaining the translucency of the translucent electrode.

CONSTITUTION: The electrode of p-layer 3 comprises a first translucent ohmic electrode 11 formed substantially on the entire surface of the p-layer 3, and a second bonding electrode 12 (pad electrode) formed on the surface of the first electrode 11. The second electrode 12 is made of Au or an alloy thereof containing no Cr thus sustaining the translucency of the first electrode and the ohmic characteristics of the first electrode and the p-layer 3.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

15.12.1995

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2770720

[Date of registration]

17.04.1998

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

# (19)日本国特許 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

庁内整理番号

(11)特許出顧公開番号

# 特開平7-106633

(43)公開日 平成7年(1995)4月21日

(51) Int.Cl.\*

識別記号

FΙ

技術表示箇所

H01L 33/00

E

С

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 5 頁)

(21)出顯番号

**特膜平5-253171** 

(22)出顧日

平成5年(1993)10月8日

(71) 出版人 000226057

日亜化学工業株式会社

徳島県阿南市上中町岡491番地100

(72)発明者 山田 孝夫

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化

学工業株式会社内

(72)発明者 妹尾 雅之

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化

学工業株式会社内

(72)発明者 中村 修二

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化

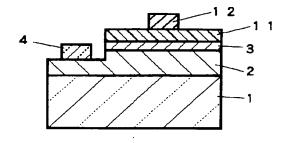
学工業株式会社内

(54) 【発明の名称】 室化ガリウム系化合物半導体発光素子

#### (57)【要約】

【目的】 同一面側に形成された電極側を発光観測面と した窒化ガリウム系化合物半導体発光素子において、パ ッド電極のマイグレーションによるp層の透光性オーミ ック電極の変質を防ぎ、オーミック特性を維持するとと もに、透光性電極の透光性を維持し外部量子効率を低下 させない。

【構成】 p層3の電極が、p層3のほぼ全面に形成さ れたオーミック用の透光性の第一の電極11と、第一の 電極11の表面に形成されたボンディング用の第二の電 極12 (パッド電極) とからなり、前記第二の電極12 の材料をAu単体、またはAuを含みAlもしくはCr を含まない合金とすることにより、第一の電極11の透 光性を維持し、さらに第一の電極11とp層3とのオー ミック特性を維持する。



10

1

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 同一面側に n 層の電極と p 層の電極とが 形成されており、それら電極側を発光観測面側とする窒 化ガリウム系化合物半導体発光素子において、前記 p 層 の電極が、p 層のほぼ全面に形成された透光性の第一の 電極と、前記第一の電極の表面に形成されたボンディン グ用の第二の電極とからなり、前記第二の電極は、A u 単体、または、A u を含みA 1 もしくはC r を含まない 合金よりなることを特徴とする窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子。

【請求項2】 前記第一の電極と前記第二の電極とが同一材料よりなることを特徴とする請求項1に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。

【請求項3】 前記第一の電極はNiとAuとが積層された合金よりなることを特徴とする請求項1に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。

【請求項4】 前記第二の電極がAuに加えて、Ti、Ni、InおよびPtよりなる群から選択された少なくとも一種を含む合金よりなることを特徴とする請求項1に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、発光ダイオード、レーザーダイオード等に使用される窒化ガリウム系化合物半導体( $In\chi Al\gamma Gal-\chi-\gamma N$ 、 $0 \le \chi \le 1$ 、 $0 \le \gamma \le 1$ )が積層されてなる窒化ガリウム系化合物半導体発光素子に係り、特に、p-n接合を有する窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の電極の構造に関する。

## [0002]

【従来の技術】従来の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子は、基板上に、n型の窒化ガリウム系化合物半導体層と、p型ドーパントがドープされた高抵抗なi型の窒化ガリウム系化合物半導体層とが積層されたいわゆるMIS構造のものが知られているが、最近になって高抵抗なi型をp型とする技術(特開平2-257679号公報、特開平3-218325号公報、特開平5-183189号公報等)が発表され、p-n接合型の発光素子が実現可能となってきた。

【0003】現在のところ、p-n接合型の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子は、そのp型窒化ガリウム系 40化合物半導体(以下、p層という。)の製造方法が限られているため、通常p層が最上層(即ち、積層終了時の層)とされる。また、発光素子の基板には透光性、絶縁性を有するサファイアが使用されるため、発光素子の発光観測面側は基板側とされることが多い。しかし、基板側を発光観測面側とするp-n接合型の発光素子は、同一面側に形成されたp層およびn層の電極をリードフレームに接続する際、1チップを2つのリードフレームに跨って載置しなければならないので、1チップサイズが大きくなるという欠点がある。つまり、n層の電極がp 50

2

層と接触すると電気的にショートしてしまうため、チップ上の正、負それぞれの電極と2つのリードフレーム幅と間隔を大きくする必要性から、自然とチップサイズが大きくなる。従って1枚あたりのウエハーから取れるチップ数が少なくなり、高コストになるという欠点がある。

【0004】一方、電極側を発光観測面とする発光素子は、1チップを1つのリードフレーム上に載置できるためチップサイズを小さくできる。しかも、発光観測面側から正、負両方の電極を取り出すことができるので、生産技術上有利であるという利点がある反面、発光観測面側の電極により発光が阻害されることにより、基板側を発光観測面とする発光素子に比して外部量子効率が悪いという欠点がある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】我々は、外部量子効率 の問題に対しては、先に、p層側を発光観測面とする発 光素子のp層に形成する電極を金属よりなる透光性の全 面電極(第一の電極)とし、その全面電極の上にボンデ 20 ィング用のパッド電極(第二の電極)を形成する技術を 提案した。この技術により、従来の窒化ガリウム系化合 物半導体発光素子の問題は改善されてきた。しかしなが ら、通電中にパッド電極の金属材料によるマイグレーシ ョンが発生し、透光性電極の透光性が失われてくるとい う問題が生じてきた。特に、透光性電極はその膜厚を非 常に薄くして透光性を保っているため、パッド電極のマ イグレーションが発生すると、その影響が大きく、透光 性電極のオーミック特性も悪くなる。簡単に言うと、バ ッド電極の金属材料の一部が通電中に透光性電極中に拡 散することにより、透光性電極が変質し透光性が失われ ると共に、p型層との透光性電極とのオーミック性が悪

【0006】従って、本発明はこのような事情を鑑み成されたもので、その目的とするところは、同一面側に形成された電極側を発光観測面とした窒化ガリウム系化合物半導体発光素子において、パッド電極のマイグレーションによるp層の透光性電極の変質を防ぎ、オーミック特性を維持するとともに、透光性電極の透光性を維持し外部量子効率を低下させないことにある。

## [0007]

【課題を解決するための手段】我々は透光性電極の表面に形成するパッド電極の材料について数々の実験を重ねた結果、パッド電極に特定の元素を含まないAuを使用することにより、上記問題が解決できることを見いだし本発明を成すに至った。即ち、本発明の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子は、同一面側に n層の電極と p層の電極とが形成されており、それら電極側を発光観測面側とする窒化ガリウム系化合物半導体発光素子において、前記 p層の電極が p層のほぼ全面に形成された透光性の第一の電極と、前記第一の電極の表面に形成された

ボンディング用の第二の電極とからなり、前記第二の電 極はAu単体、またはAuを含み、AlもしくはCrを 含まない合金よりなることを特徴とする。なお本願にお いて、透光性とは窒化ガリウム系化合物半導体の発光を 透過するという意味であり、必ずしも無色透明を意味す るものではない。

[0008]

【作用】本発明の発光素子は、p層の上に形成する第一 の電極をp層のほぼ全面に形成した全面電極としている ため、電流をp層全体に均一に広げ、p-n接合界面か 10 なオーミック接触が得られていることがわかる。 ら均一な発光を得ることができる。しかも前記第一の電 極を透光性としていることにより、電極側から発光を観 測する際に、電極によって発光を妨げることがないので 発光素子の外部量子効率が格段に向上する。さらに、本 発明の発光素子は第一電極の上にボンディング用のパッ ト電極として第二の電極を形成している。その第二の電 極はAuを含有することにより、第一の電極と接着性が 良く、ワイヤーボンディング時に用いられる金線よりで きるボールとも接着性がよい。またAuは素子通電中に を変質させることが少ない。ところが、Auの中にA1 若しくはCrを含有させた合金を第二の電極とすると、 これらの金属は通電中、比較的短時間(例えば500時 間)でマイグレーションが発生して、第一の電極を変質 させてしまう。従って第二の電極をAu、またはAuを 含みA1若しくはCrを含まない合金とすることによ り、第一の電極、およびボールとの接着性が良く、通電 中にマイグレーションを引き起こしにくい電極を実現で きる。

[0009]

【実施例】図1は本発明の一実施例に係る発光素子の構 造を示す模式断面図であり、この素子はサファイア基板 1の上にn層2とp層3とを順に積層したホモ構造の発 光素子を示しており、 n層2の上にはn層2のオーミッ ク用の電極4を形成し、p層3の上にはオーミック用の 透光性の第一の電極11を形成し、さらに第一の電極1 1の上にはボンディング用の第二の電極12を形成して いる。

【0010】第一の電極11を透光性にするには、A u、Pt、Al、Sn、Cr、Ti、Ni等の電極材料 40 を非常に薄く形成することにより実現可能である。具体 的には、蒸着、スパッタ等の技術により電極が透光性に なるような膜厚で直接、薄膜を形成するか、または薄膜 を形成した後、アニーリングを行うことにより電極を透 光性にすることができる。つまり、第一の電極はp層3 とオーミック接触を得るための電極であり、第二の電極 と異なりA1、Crを含んでいてもよい。好ましい第一

の電極11はNiとAuとを順に積層した合金、最も好 ましくはp層側からNiおよびAuを順に積層した合金 よりなる透光性の電極である。第一の電極11を前記構 成とすることにより、p層と良好なオーミック接触を得 ることができる。図2は、p型GaN層にNiとAuと を順にそれぞれ0.1μmの膜厚で蒸着した後、アニー リングして電極を合金化して透光性とし、その電流電圧 特性を測定した図である。この図に示すように、Niと Auとを順に積層してなる第一の電極11は非常に良好

【0011】第一の電極11の膜厚は0.001μm~  $1 \mu m$ の厚さで形成することが好ましい。 0. 001  $\mu$ mよりも薄いと電極抵抗が大きくなる傾向にある。逆に 1 μ m よりも厚いと電極が透光性になりにくく実用的で はない。電極材料によっても多少異なるが、第一の電極 11がほぼ透明でほとんど発光を妨げることがなく、ま た接触抵抗も低い、特に実用的な範囲としては、0.0  $05\mu$ m $\sim$ 0.  $2\mu$ mの範囲が特に好ましい。

【0012】次に、本発明の発光素子は第一の電極11 第一の電極へのマイグレーションが少なく、第一の電極 20 の表面にボンディング用のパッド電極として第二の電極 12を形成している。第二の電極12はAu単体、また はAuを含みAlもしくはCrを含まない合金とする。 【0013】図1に示す構造の発光素子において、第一 の電極11をNiおよびAuを順に積層した透光性電極 とし、その透光性電極の上に数々の材料でボンディング 用の第二の電極12を形成した後、 n層の電極4と第二 の電極12とにワイヤーボンドして通常の発光ダイオー ドとして発光させ、500時間連続点灯後の第一の電極 の状態を調べた。その結果を表1に示す。表1におい て、列側に示す電極材料は第一の電極11側の電極材 30

料、行側に示す電極材料はボールと接触する側の電極材 料を示す。つまり、表1の第二の電極12は、列に示す 電極材料と、行に示す電極材料とを順に積層した電極よ りなることを示している。

【0014】表1において、第二の電極12の特性は、 500時間点灯後第一の電極材料が全く変色せず透光性 を保ったままで、しかもp層3と第一の電極11とのオ ーミック特性が変化しなかったものを〇、第二の電板1 2の周囲にあたる第一の電極がやや変色しているが発光 を減衰させる程度ではなく、またオーミック特性も変化 しなかったものを△、第一の電極11の透光性が失わ れ、オーミック特性も失われているものを×として評価 した。但し、第二の電極12とボールとの接着性が悪く ワイヤーボンディングが困難であったものは、第一の電 極11の変色の有無にかかわらずーとして示している。 [0015]

【表 1 】

### 第二の電極12の材料

	Au	Ni	Тi	l n	Рt	Αl	C r
Au	0	0	Δ	Δ	Δ	×	×
Ni	0	-	-	_	_	×	-
Ti	Δ	-	_	_	_	×	_
In	Δ	-	_	_	_	×	_
Pt	Δ	_	_	-		×	_
Al	×	×	×	×	×	×	×
C r	×	-	-	-	-	×	-

〔但し、行、列が同一材料で一致する箇所は、その材料単独で形成したことを示 す。)

【0016】表1に示したように、例えば第一の電極を Ni-Auとした場合、その第一の電極の上に形成する ボンディング用の第二の電極12の材料を、第一の電極20 と同一材料、即ちAu-Niとすると第一の電極11は 全く変色せず透光性を保ったままである。またAu単独 でもAu-Niと同一の効果を得ることができる。一 方、Cr、Alは第一の電極11に対し、マイグレーシ ョンが発生しやすく、これらの金属を第二の電極12に 含有させると、たとえAuを含んでいても第一の電極1 1の特性が失われてしまう。

【0017】また、他の実施例として、第一の電極11 をAu-Ti(但し、Au-Tiのオーミック特性は、 様にして数々の第二の電極材料を形成し、第二の電極材 料を評価した。その結果は特に表には示さないが、第二 の電極材料をAu単独とした場合、またはAu-Ti (Au-Tiの積層順序は問わない。)とした場合には O、Auを含むNi、In、Pt等よりなる電極の場合 は△、ところがAu-Al等、Al、Crを含有させる と表1と同様に×の評価であった。

【0018】さらに、他の実施例として、第一の電極1 1をAu-Al(但し、Au-Alのオーミック特性 は、Ni-Auよりも若干劣っていた。)で形成した 後、同様にして数々の第二の電極材料を形成し、第二の 電極材料を評価した。その結果も特に表には示さない が、第二の電極材料をAu単独とした場合にはO、Au を含むNi、Ti、In、Pt等よりなる電極の場合は  $\Delta$ 、ところがAu-Alは同一材料であるにもかかわら ず表1と同様に×の評価であり、Au-Crを含む場合 も同様に×であった。

[0019]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の発光素子 は電極側を発光観測面とする窒化ガリウム系化合物半導 体発光素子において、オーミック接触用の第1の**電**極を 透光性としているため素子の外部量子効率を向上させる ことができ、さらにその第1の電極の表面に形成するボ ンディング用の第二の電極材料をAu単独、またはAu を含むがA1若しくはCェを含まない合金とすることに より、第1の電極のオーミック特性を変化させることな く、また変色させることもないので、発光素子の信頼性 が格段に向上する。また本明細書ではホモ構造のp-n Ni-Auよりも若干劣っていた。)で形成した後、同 30 接合型発光素子について説明したが、ホモ構造に限るも のではなく、p-n接合を有するシングルヘテロ、ダブ ルヘテロ構造の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子に ついても適用できることは言うまでもない。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施例の発光素子の構造を示す模 式断面図。

【図2】 第一の電極Ni-Auの電流電圧特性を示す 図。

### 【符号の説明】

40 1・・・・サファイア基板

2····n型GaN層

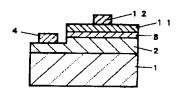
3····p型GaN層

4・・・・n型層の電極

11・・・・第一の電極

12・・・・第二の電極

【図1】



【図2】

X: 0. 5 V/div Y: 0. 2 m A/div

